## 道生天合材料科技(上海)股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 网上路演公告

## 保荐人(主承销商):中信建投证券股份有限公司

道生天合材料科技(上海)股份有限公司(以下简称"发行人")首次公开发行人民币普通股(A股)并在主板上市(以下简称"本次发行")的申请已经上海证券交易所上市审核委员会审议通过,并已经中国证券监督管理委员会同意注册(证监许可〔2025〕1713号)。

本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售(以下简称"战略配售")、网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称"网下发行")、网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称"网上发行")相结合的方式进行。

中信建投证券股份有限公司(以下简称"保荐人(主承销商)")担任本次发行的保荐人(主承销商)。发行人和保荐人(主承销商)将通过网下初步询价直接确定发行价格,网下不再进行累计投标询价。

本次拟公开发行新股 13,188.00 万股,占发行后发行人总股本的 20.00%。本次 发行初始战略配售数量为 3,956.40 万股,占发行总规模的 30.00%,最终战略配售 数量与初始战略配售数量的差额将首先回拨至网下发行。战略配售回拨机制启动前,网下初始发行数量为 6,462.15 万股,占扣除初始战略配售数量后本次公开发行数量的 70.00%,网上初始发行数量为 2,769.45 万股,占扣除初始战略配售数量后本次公开发行数量的 30.00%。网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排,发行人和保荐人(主承销商)将就本次发行举行网上路演,敬请广大投资者关注。

1、网上路演时间: 2025年9月26日(T-1日,周五)9:00-12:00:

2、网上路演网址:

上证路演中心: http://roadshow.sseinfo.com

上海证券报•中国证券网: https://roadshow.cnstock.com

3、参加人员:发行人管理层主要成员和保荐人(主承销商)相关人员。

本次发行的《道生天合材料科技(上海)股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股意向书》全文及相关资料可在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)查询。

敬请广大投资者关注。

发行人: 道生天合材料科技(上海)股份有限公司保荐人(主承销商): 中信建投证券股份有限公司 2025年9月25日

(此页无正文,为《道生天合材料科技(上海)股份有限公司首次公开发行股票并在 主板上市网上路演公告》盖章页)

发行人: 道生天合材料科技(上海)股份有限公司

2025年9月25日

(此页无正文,为中信建投证券股份有限公司关于《道生天合材料科技(上海)股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市网上路演公告》盖章页)

保荐人(主承销商):中信建投证券股份有限公司

年9月次